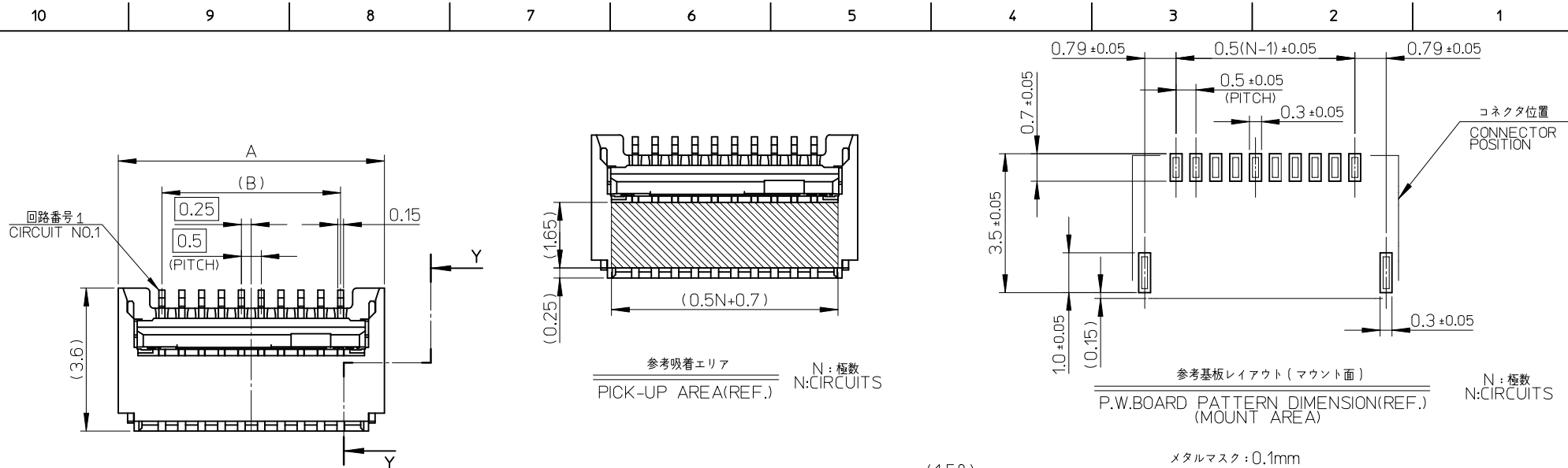


16.5	17.08	15.5	17.7	503480-3200	32
13.5	14.08	12.5	14.7	503480-2600	26
11.5	12.08	10.5	12.7	503480-2200	22
10.5	11.08	9.5	11.7	503480-2000	20
9.5	10.08	8.5	10.7	503480-1800	18
9.0	9.58	8.0	10.2	503480-1700	17
8.5	9.08	7.5	9.7	503480-1600	16
7.5	8.08	6.5	8.7	503480-1400	14
6.5	7.08	5.5	7.7	503480-1200	12
5.5	6.08	4.5	6.7	503480-1000	10
4.5	5.08	3.5	5.7	503480-0800	8
3.5	4.08	2.5	4.7	503480-0600	6
2.5	3.08	1.5	3.7	503480-0400	4
D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE	極数
CONNECTION SERIES No. 503480-**09					オーダー番号 ORDER NO. CIRCUIT

REVISED	EC NO: KOR2013-0037	2012/09/24	2012/09/26	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION STYLE MM ONLY	SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
DRWN: YRBAE	CHKD: YSK	APPR: YSK	REV	10 UNDER ± 0.2	DRAWN BY THIRAYAMA	DATE 2009/12/11	TITLE 0.5 FPC CONN. E/O BACKFLIP H=1.0MM ASSEMBLY	
				10 OVER 30 UNDER ± 0.25	CHECKED BY NMATSUURA	DATE 2009/12/11		
				30 OVER ± 0.3	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2010/10/13		
				ANGULAR ± 1 °	MATERIAL NO.		MOLEX INCORPORATED	
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-503480-001	SHEET NO. 1 OF 2
					SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		

NOTES

1. 部品構成

PART COMPOSITION

ハウジング・・・材質：液晶ポリマー（LCP）、ガラス充填、UL94V-0、ナチュラル（白）
HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER(LCP) GLASS FILLED, UL94V-0, NATURAL(WHITE)

ターミナル・・・材質：燐青銅
TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE

コンタクト部：部分金メッキ（0.1μm以上）

テール部：部分金メッキ

下地：ニッケルメッキ（1.0μm以上）

CONTACT AREA：SEPARATED GOLD PLATING

（0.1 MICROMETER MINIMUM）

SOLDER TAIL AREA：SEPARATED GOLD PLATING

UNDERPLATE：NICKEL OVERALL

（1.0 MICROMETER MINIMUM）

アクチュエータ・・・材質：ポリアミド（PA）、ガラス充填、UL94 HB、黒色

ACTUATOR MATERIAL: POLYAMIDE(PA) GLASS FILLED, UL94 HB, BLACK

ネイル・・・材質：燐青銅

NAIL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE

テール部：錫メッキ（1.0μm以上）

下地：ニッケルメッキ（1.0μm以上）

SOLDER TAIL AREA：TIN OVERALL(1.0 MICROMETER MINIMUM)

UNDERPLATE：NICKEL OVERALL(1.0 MICROMETER MINIMUM)

2. 基板実装前にアクチュエータを操作しないで下さい。

PLEASE DO NOT OPERATE THE ACTUATOR BEFORE MOUNTING.

3. 必ずFPCを挿入してからアクチュエータを操作して下さい。

PLEASE OPERATE THE ACTUATOR AFTER INSERTING THE FPC INTO THE CONNECTOR.

4. FPCについて

ABOUT FPC

補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。ベースフィルムは25μmを推奨します。

接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。

尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、染み出しが無い様、お願い致します。

RECOMMENDED STIFFENER MATERIAL: POLYIMIDE

RECOMMENDED BASE FILM THICKNESS: 25 MICROMETER

RECOMMENDED ADHESIVE: THERMOSETTING ADHESIVE

NOTE: PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE

ON ADHEREND BECAUSE THERE IS A

POSSIBILITY THAT THE EXTRA ADHESIVE CAUSES

THE DEFECT IN ELECTRICAL CONTINUITY.

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。

導体部については軟銅箔35μmを推奨致します。

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:

FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.

RECOMMENDED CONDUCTOR SPECIFICATION:

THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL: 35MICROMETER

△ R0.3は、FPC導体部にかからないこと。

R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

△ ELV及びRoHS適合品

ELV AND ROHS COMPLIANT

7. 平坦度：0.1以下

COPLANARITY：0.1 MAXIMUM

8. 製造上の都合により機能を阻害しない部位の形状を変更する可能性があります。

PLEASE RECOGNIZE A POSSIBILITY TO CHANGE THE SHAPE

OF THE PART THAT DOES NOT OBSTRUCT A FUNCTION,

BY CIRCUMSTANCES IN OUR PRODUCTION.

9. 本製品の納入状態はアクチュエータが開いた状態となります。

THIS PRODUCT IS DELIVERED WITH THE ACTUATOR

IN THE OPEN POSITION.

10. 本製品は両面（上面、下面）接触に対応しております。

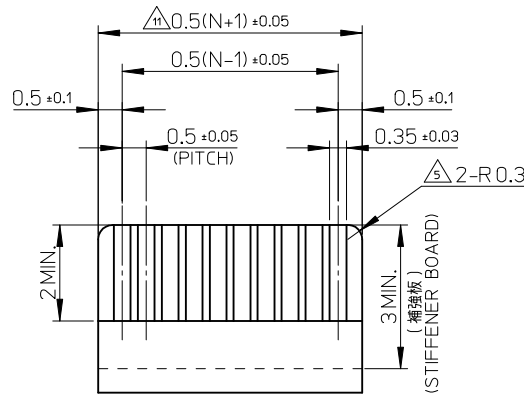
THIS PRODUCT IS DUAL-CONTACT

(TOP- AND BOTTOM-CONTACTS) TYPE CONNECTOR.

FPC幅が0.5(N+1)+0.02を超える場合、FPC挿入性の事前確認をお願いします。

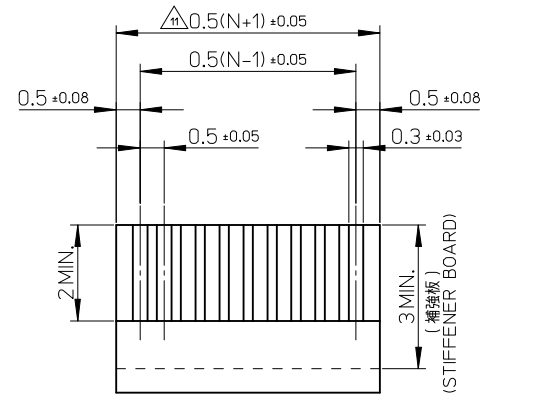
PLEASE CONFIRM TO INSERT FPC IN ADVANCE WHEN FPC

WIDTH IS OVER 0.5(N+1)+0.02.



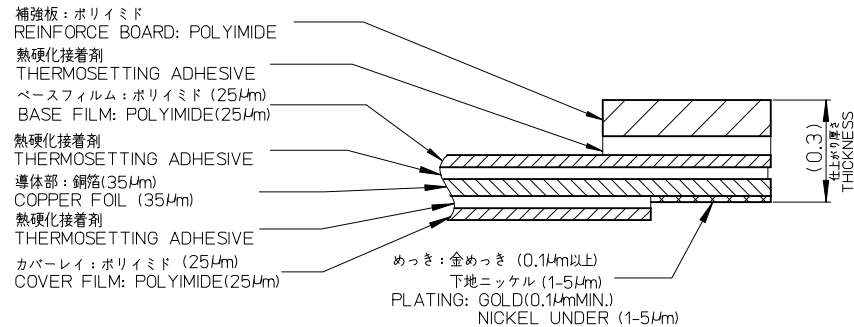
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ：0.3±0.05)：30極以下に適用
(THICKNESS: 0.3±0.05)：30 OR LESS CIRCUITS
(仕上がり厚さ：0.3±0.03)：31極以上に適用
(THICKNESS: 0.3±0.03)：31 OR OVER CIRCUITS



適合FFC推奨寸法
APPLICABLE FFC
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ：0.3±0.05)：30極以下に適用
(THICKNESS: 0.3±0.05)：30 OR LESS CIRCUITS
(仕上がり厚さ：0.3±0.03)：31極以上に適用
(THICKNESS: 0.3±0.03)：31 OR OVER CIRCUITS



FPC構成推奨仕様
STRUCTURE OF FPC

SEE SHEET 1 EC NO: KOR2013-0037 DRAWN:YBRAE CHKD: APPR:YSK IM02	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY THIRAYAMA	DATE 2009/12/11	TITLE 0.5 FPC CONN. E/O BACKFLIP H=1.0MM ASSEMBLY			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY NMATSUURA	DATE 2009/12/11				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2010/10/13	MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.					
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 1		SD-503480-001		2 OF 2	
				SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			